

TSMC から 2024 Excellent Production Support in Advanced Packaging を受賞



芝浦メカトロニクスグループは、2024年12月2日に Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (本社:台湾新竹市。以下、TSMC)から Excellent Production Support in Advanced Packaging を受賞しました。

Excellent Production Support in Advanced Packaging は、先端パッケージングでの卓越した生産支援において TSMC と協力し、優れたパフォーマンスを発揮したサプライヤーに贈られます。

当社グループは昨年の「2023 Production Support Award」に続いての受賞となりました。

当社グループはこれからも、ものづくりを支える存在として、お客様のご要望や課題を一緒に考え、そしてご満足いただける製品とサービスを提供していくことで、お客様にとってなくてはならないパートナーであり続けます。

Smart Solutions & Services for Your Manufacturing

芝浦メカトロニクスグループは、「Smart」「Solutions」「Services」の3つの「S」でお客様のものづくり、価値づくりに貢献し、豊かな社会の実現を支えてまいります。